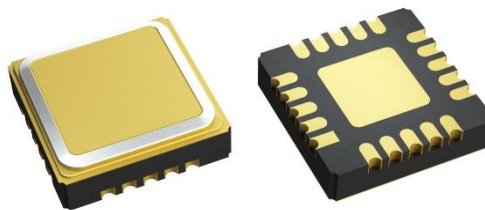


特点:

- 频率范围: 0.04~0.8GHz
- 增益: 典型值20.5dB
- 噪声系数: 典型值1.0dB
- 1dB 压缩点输出功率: 典型值+20dBm
- QFN 金属陶瓷封装
- 尺寸: 4.0×4.0×1.5mm

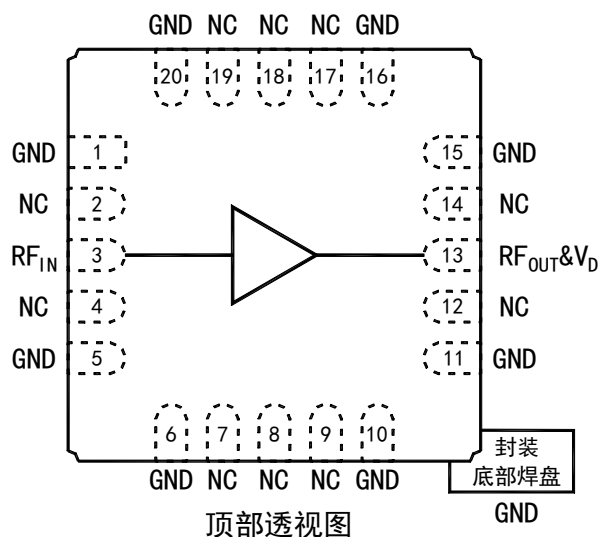
图片:



性能参数: (50Ω系统, T_A=+25℃)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	V _D =+5.0V f=0.04~0.8GHz P _{IN} =-30dBm	0.04		0.8	GHz	
增益	G		19.0	20.5	22.0	dB	
增益平坦度	ΔG			0.5	1.0	dB	
输入驻波	VSWR _I			1.5:1	2.0:1		
输出驻波	VSWR _O			1.5:1	2.0:1		
噪声系数	NF			1.0	1.5	dB	
反向隔离度	I _R			20	24	dB	
1dB 压缩点输出功率	OP _{1dB}	V _D =+5.0V, f=0.04~0.8GHz	+18	+20		dBm	
输出三阶截点	OIP ₃	双音信号间隔 1MHz, 单音输出功率=0dBm	+25	+30		dBm	
电源电压	V _D		+4.75	+5.0	+5.25	V	功能正常
工作电流	I _D	V _D =+5.0V, P _{IN} =-30dBm		35	50	mA	
质量	m				1	g	

功能框图:



引脚定义:

引脚编号	符号	描述
3	RF _{IN}	射频输入端口, 内部无隔直
13	RF _{OUT} &V _D	射频输出&电源端口, 内部无隔直, +5.0V 供电
1/5/6/10/11/15/16/20	GND	接地
2/4/7/8/9/12/14/17/18/19	NC	内部悬空, 建议接地
底部中央焊盘	GND	接地

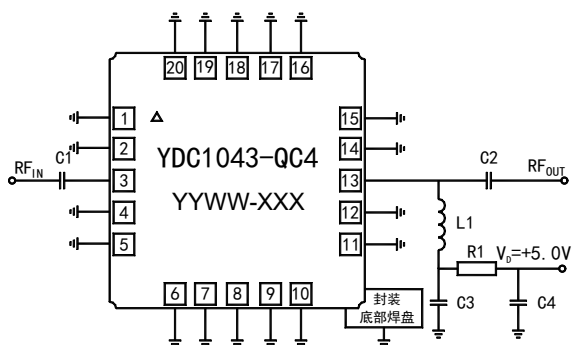
极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+18dBm
电源电压	0~+6.0V
装配温度	+260℃, 20s
工作温度	-55~+85℃
贮存温度	-55~+125℃
静电放电敏感度等级	1A

超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。



推荐应用电路:

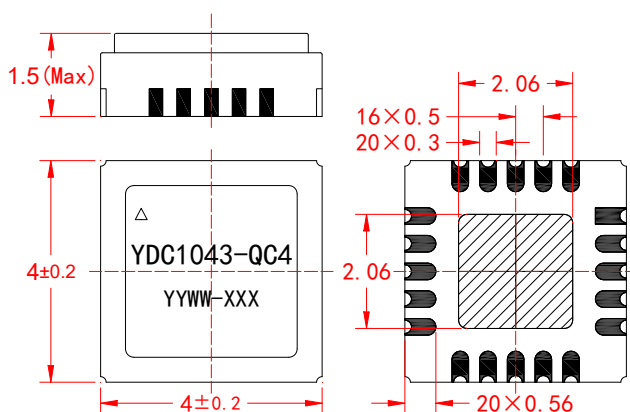


推荐电路值:

位号	型号/数值	备注
C1、C2	10nF	
L1	0402FSJ-1R0K	电流≥100mA
R1	0Ω	
C3	10nF	
C4	1uF	

注: 分段使用时, 可根据使用频段调整隔直电容和馈电电感的值。

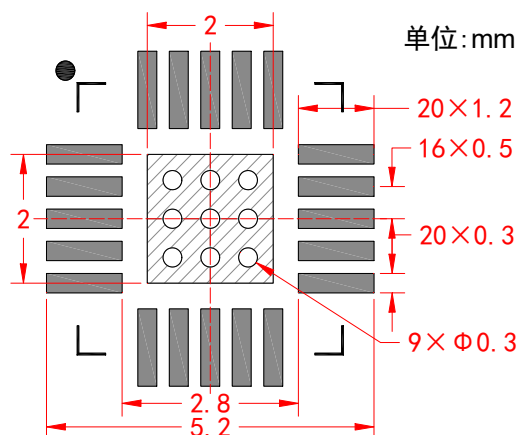
外形尺寸图:



字符标志:

标识	说明	备注
YDC1043-QC4	产品型号	
△	1脚&静电敏感标识	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	

推荐焊盘图:



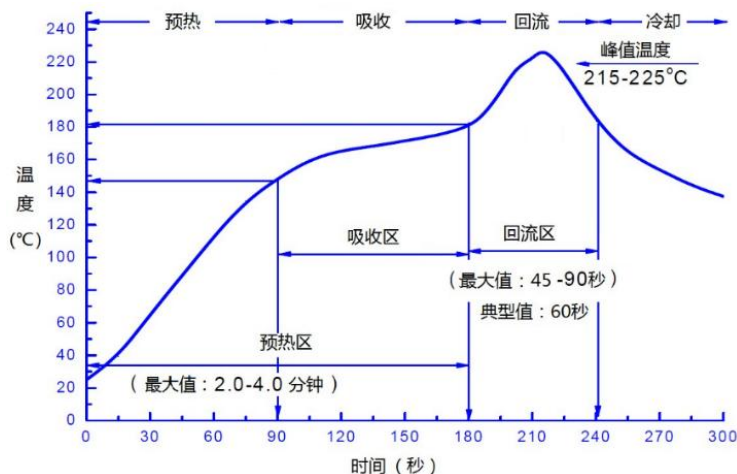
注: 1、单位: mm, 未注明公差按 GB/T 1804-m;

2、产品采用气密陶瓷封装, 引脚表面镀镍金 (Ni:1.3~8.9um, Au:1.3~5.7um);

3、产品标识采用激光刻字。

产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件, 产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护。
2. 产品使用时请保证接地良好 (GND 引脚和底部金属化区域)。
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用, 采用 Sn63/Pb37 锡膏, 熔点+183°C回流焊接, 回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流焊设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过极限参数中装配温度。

4. 如特殊情况需采用手工补焊，烙铁温度+350°C，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度+10~+35°C，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。